数字电路高层次综合设计 第三周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020年11月20日

作业内容:

1 设计与测试综述

本节对实验的设计方法和测试方法进行说明,在具体模块的实现后不再赘述。

1.1 设计方法

对于结构级设计方法或者说从门级进行设计的方法,产生的硬件有着最高的确定性,但是设计较困难。在本实验设计的简单逻辑中仍可接受,若是与复杂计算逻辑相关,本这样的方法 很难迅速的实现,并且最终结果也缺乏可读性,难以修改。

对于数据流式的设计方法,设计思路直观,设计迅速,但是底层实现不能确定,和工艺以及目标平台相关。这是在较高层次的设计中比较常用的方式。

在本次实验中仅涉及到组合逻辑,我们对于输入的下一节点进行分组,可以得到不同节点的计算式,重复应用直到输出级即可完成设计。

1.2 测试方法

对于所有的模块的 TestBench 均采用 Golden Model 方式进行测试,通过 Python 生成多组随机数据作为输入,计算后得到输出,将输入输出写入文件。在 TestBench 中通过 readmemh/readmemb 读取到测试 Buf 中,逐个输入后比对输出,若是输出错误将信息 display 到标准输出便于调试。同时,将所有的变量的波形进行存储,便于调试。

对于同一模块不同实现可以使用同样的,通过'define,'ifdef 等实例化不同的模块。

2 7458 芯片

按照芯片的门级表示进行门级元件调用或者通过 assign 或 always 进行两种方式的实现。

3 向量逆序输出

通过 Verilog 的位选语法进行分组与重组。

4 加法器

对于 16 位加法器通过 assign 完成数据加法,输出到 cout,sum

对于 32 位的加法器,需要由 16 位的加法器进行串联,第一级的进位为第二级的输入,进行模块调用即可。